Produktinformation

DE-F308

Materialbeschreibung:	Polyimidfilm (Kapton) mit einer weiß seidenmatt beschichteten Oberfläche für Thermotransferdruck; automatisch spendbar (Radius Spendekante ≤ 1,0 mm und nahezu rechtwinkligem Abzug); UL-Listung MH48716*)
Anwendung:	speziell für den Bereich SMD-Technik zur Leiterplatten-kennzeichnung
Materialstärke:	68 µm ± 15%
Klebstoff:	AS2: Hochtemperatur-Acrylatkleber, lösemittelbasiert, wärmehärtend
Klebstoffstärke:	48 µm ± 15%
Haftung:	permanent haftend
Klebkraft:	sehr gute Anfangshaftung rostfreier Stahl 20 Min. 10 N/25 mm FTM1 24 Std. 11 N/25 mm FTM1
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	70 µm ± 15%
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 500 °C Langzeitbelastung: . 180 °C Kurzzeitbelastung 60 min 300 °C Spitzenbelastung 90 sec 500 °C
Verklebetemperatur:	> + 10 °C
Druckarten:	Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	DE-R89, DE-R53, DE-R25*), DE-R22*) (unbedruckte Materialoberfläche)
Lagerung:	1 Jahr bei max. 21 °C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit

*) von UL anerkannte Komponente

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.5

Erstelldatum 02.08.2016